

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

52-054898

(43) Date of publication of application: 04.05.1977

(51)Int.CI.

H05H 7/08 H01J 39/34

(21)Application number : 50-129219

(71)Applicant: HITACHI LTD

(22)Date of filing:

29.10.1975

(72)Inventor: TOKIKUCHI KATSUMI

SAKUMICHI KUNIYUKI

KOIKE HIDEKI

SHIKAMATA ICHIRO

(54) SPATTERING ION SOURCE OF MICROWAVE

(57)Abstract:

PURPOSE: To draw out a high purity metallic ion beam by means of making a spattered metallic element to plasma by constituting the microwave-plasma binding element and the structural materials of plasma source chamber with a metal to be objected.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office



許 願 20

150 F 10 F 10 F

3 E)

特許 作長官 题

た明の名称 マイクロ波スパンタリングイオン源

楚 明

. T

登木口 克 己

特許川順人

u * 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号

· *(510)株式会社 日 立 製 作

化 理 人

□ * 東京都千代川区丸の内一丁目5番1号 株式会社 日 立 製 作 所 内

E 4 (7257) 并开士 游 田 利

19 日本国特許庁

公開特許公報

①特開昭 52-54898

43公開日 昭52.(1977)5.4

②特願昭 50-129219

②出願日 昭和 (197A 10.29

審査請求 未舒求

(全4頁)

庁内整理番号

6914 51

52日本分類

136 F31 113 A342 (1) Int. Cl².

記号

i截另刂

HOSH 7/08 HOIT 39/34

明細 書

発明の名称 マイクロ被スパッタリングイオン 源

特許請求の範囲

発明の詳細な説明

本発明は、マイクロ 版でブラズマを発生させ、 とのブラズマからイオンピームを引出すマイクロ 放イオン原において、スパッタリングを行うこと により目的とする種類のイオンピームを得ること を実現するものである。

第1図は、従来技術によるマイクロ波イオン源を説明する図である。図でマイクロ波発振器1から出たマイクロ波は、立体回路2を通り、ブラズマ源室のには、コイル6による直流磁場が印加されており、マイクロ波ーブラズマ結合素子3を通して供給されたマイクロ波との間で電子サイクロトロン共鳴がおき、ブラズマが発生する。イオン源室3には、ガスリークバルブと配管7によつて試料ガスが導入される。生成したブラズマからは、引出し電極系2を通してイオンビーム10が引出される。なお5は、絶験物でできた真空シール板である。

従来、第1図に示した構造で、目的とする金属 イオンを得るにあたつては、試料ガスとして金属 を含む化合物ガスを使つたり、あるいは固体金属 試料の加熱機構をプラズマ源室に内威、又は付属 させたりしている。との場合、生成したプラズマ 中金属イオンがマイクロ波ーブラズマ結合素子 4 および ブラズマ 原宝内壁に衝突し、これらの構成材料 (通常は金属)をスパッタリングさせる結果、引出されるイオンに多量の不純物イオンが混入した。

本発明の第一の目的は、マイクロ放一プラズマ結合素子 4 および プラズマ源室 3 の構成材料を目的とする金属にすることによつてスパッタリングによる金属元素をプラズマ化させて高純度の金属イオンビームを引出すことにある。

第2図は、本発明の原理を説明する図である。 図は、マイクロ波ープラズマ結合業子4とブラズマ源室3との間を例えば絶縁物5によつて直光的に電気絶縁し、この間に直流電線11からの電圧を印加したものである。第2図の印加電圧のを性に対しては、ブラズマ原室内壁に負の電圧が印加されるから、ブラズマ中の電子は低に到達できない。一方イオンは印加電圧の分だけ加速されて、世に衝突する。印加電圧を数10 V以上にすることによりスパッタリングが開始する。電圧印加の極 特別 52. 54898 (2) 性を第2 図に示したものと逆にすれば、マイクロ 放一プラズマ結合素子4 のスパッタリングが起きることは明らかである。

さて、高純版金属イオンピームを得る方法を以 下説明する。

まず最初は、気体ガスでブラズマをつくりとのブラズマ中のイオンで、ブラズマ厳室やマイクロ扱ーブラズマ結合案子のスペッタリングを行う。印加電圧や気体ガスの複類を適当に過べば、スペッタリング効率は1以上になる。ことでスペッタリングが率とは1個のイオン衝突に対し、スペッタリングされる原子やイオンの割合である。したがつてスペッタリング 効率が1以上になった後はスペッタリングされた金輪だけでブラズマ発生が維持できる様になり、気体ガスは不用となる。この結果、高純度の金銭ブラズマが発生し、そのイオンビームが得られることになる。

またスパッタリング効率が1以下であつても、 目的とする金属物質で構成したプラズマ源量を 使つて従来法を行い、かつこれに本発明を加えれ

は引出される金属イオンピーム量はより増大する ことは明らかである。

次に本発明の第二の目的は、イオン打込みの場合に使われるBCei、PCei、Bi Hi、BPi などの化合物ガスのマイクロ波放電によつてB*、P*等の大電流イオンを待るにあたり、プラズマ源室内壁に付着するB、P元素をスパッタリングさせてより大電流のB*、P*イオンビームを得ることに

以下化合物ガス放電に本発明を加えた時の特徴と効果、その実施例について詳しく述べる。

従来、第1図に示した構造で、目的とするイオンビームとして B(朋系)イオンを待るにあたつては、通常 B C ℓ・や B F・、B・B・ などのガスが用いられる。 B C ℓ・ガスを例にとると、ブラズマ源室でこれらの化合物は複々分解し、B・、C ℓ・、B C ℓ・、B C ℓ・、C C でのイオンと電子が発生してブラズマを形成する。一方、マイクロ波放電の動作圧力は 10^{-・} Torr の桁であり、生成した B・は他のイオンや B C ℓ・分子と衝突することなく、ブラ

ズマ原内壁やマイクロ波ーブラズマ結合素子に衝突する。壁に衝突したB・は、表面との付着確率が高いため、表面に付着する。これに対し気体状のCe・は、付着確率がB・に比べて低いため、壁に衝突しても大部分は丹び気体としてブラズマ源室の空間にもどされる。このため、結果的にブラズマ源室内のCeイオンの占める割合が増すから、引出されるイオン電流10のうち、B・の割合は30分前後と少ない。

これに対し、本発明を用いれば、ブラズマ源室 内壁に付着したB歯体を、スパッタリングによつ て再びブラズマ原室の空間にもどし、これをイオ ン化させることにより、引出されるB゚ イオン電 死の割合を増大させることが可能となる。

以下実施例を説明する。

第3図は本発明をほどこした実施例を説明する図である。図では、立体回路として向軸省を用いている。同軸管の途中には、これと直交する長さ 1/4 の補助同軸管12が設けられている。ここで 1 はマイクロ 彼の 仮長である。12 の 終躁面に

特開 町52 54898(3) 子 4 と イオン 褒室 3 の間に 電流 電圧の 印加が 可能

第5図は、本発明の別の実施例を示すものである。図ではプラズマ源室3に、新たに短針14を入れ、この短針とプラズマ原室3の間に直流電圧を印加するものである。この場合、マイクロ波ープラズマ結合素子4とプラズマ源室3との間は、マクホトロン1の内部で一般に、短絡されているので、スパッタリングは4と3について同時に起きる。

以上の発明は、BCC・ガスを例にあげたが、その他、目的とする試料イオンビームを、固体試料の蒸発気体や、他の化合物ガス(PCC・、SICC・、AsCC・をど)のマイクロ波放電で行つても同様な効果が得られることは明らかである。また、ここでは、イオン原を対象にして述べたが、本発明は、引き出し電極を取除いてブラズマ源とする場合にも、適用でき、その場合は、目的とする試料イオンがブラズマ中に占める割合が増大できることになる。

第4図は、本発明の別の実施例を示す図である。図では $\frac{\lambda}{4}$ の長さをもつ補助同軸管の途中に、チョークフランジを設けることにより、问軸管の外円筒と内円筒を直流的に絶縁するものである。ここで図中の $\mathbf{A}'\mathbf{X}'$ のみぞの中心線矩離を $\frac{\lambda}{2}$ に選ぶことにより、 \mathbf{X}' 点はみかけ上、マイクロ波的に短絡となる。第4図でも、マイクロカープラズマ結合素

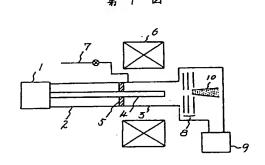
以上の発明により、プラズマ原室およびマイクロ
ので、プラズマ結合案子の装面に付着した試料を
プラズマ中のイオンでスパッタリングさせ、スパッタリングされた試料を再びプラズマ化すること
により引出される試料イオンビーム量が増加し、
実用に供してはその効果は省しい。

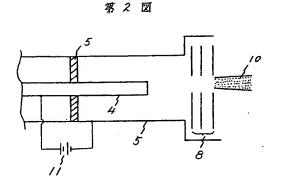
また、プラズマ原室およびマイクロ波ープラズマ結合案子を試料金属でつくり、これに本発明を加えることにより大電流、高純度イオンビームが得られることになる。

図面の簡単を説明

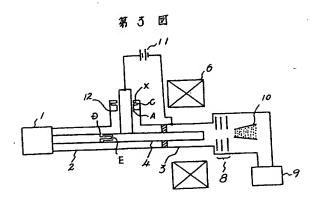
第1図は従来技術によるマイクロ政イオン源を 説明する図、第2図は本発明の原理を説明する図、 第3図は本発明に基づく実施例を説明する図、第 4図は本発明の別の実施例を説明する図、第5図 は本発明の別の実施例を説明する図である。

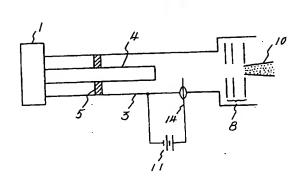
代理人 弁理士 薄田利奈



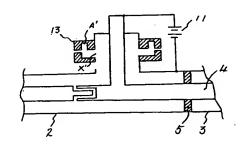


特開 爪52--54898(4)





第4四



添附書類の目録

(1) 10	868	.73	1 10
(2):4		tti	13
(3) £	tt:	*	1 24
(4) 45	164 FM 45.	4:	1 166

前記以外の発明者、特許出願人または代理人

発	ŋ	9	者						
	(É	ar + i折		東京	京都国分	寺市東	2.9 選1	丁月28	0番地
				株	式会社 1	立契	作所中	央研究	所内
	ı,	# f			作	道	EH.	Ż	
	佳	所		同	上,	1+	tプ 英	•	
	氏	名			小	袖	英	己	
	住	Bî		同	上。	49	17	- 9	
	•				FRE	37	_	鄭	